

各 位

会 社 名 テクノクオーツ株式会社
代 表 者 取締役社長 岡本克己
(JASDAQ コード番号 5217)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 小 野 文 男
管 理 本 部 長
(TEL03-5354-8171)
当 社 の 親 会 社 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 取締役社長 外丸勝彦
(東証第2部 コード番号 7705)

中国子会社の増資に関するお知らせ

当社は平成 23 年 8 月 29 日開催の取締役会において、当社子会社である杭州泰谷諾石英有限公司(浙江省)の増資の引受けについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 子会社増資の理由

杭州泰谷諾石英有限公司は、平成 15 年 1 月に設立し、主に半導体製造装置用石英製品およびシリコン製品の加工製造を行い、当社の生産拠点としての役割を担っております。今後の世界的な半導体市場の拡大を見込み、生産設備の増強や財務体質の強化を目的に増資するものであります。

2. 中国子会社増資の内容

(1) 増資の時期	平成 23 年 10 月予定
(2) 増資額	2,100 千US\$
(3) 増資後の資本の額	14,100 千US\$
(4) 出資比率	当社 100%

3. 増資を行う中国子会社の概要

(1) 商号	杭州泰谷諾石英有限公司
(2) 所在地	浙江省杭州市
(3) 代表者名	岡本 克己
(4) 主な事業内容	半導体製造装置用石英製品およびシリコン製品の加工製造
(5) 設立年月	平成 15 年 1 月
(6) 決算期	12 月
(7) 従業員数	166 名(平成 23 年 3 月 31 日現在)
(8) 資本金	12,000 千US\$ (増資後は 14,100 千US\$)

4. 当社業績に与える影響

本増資に伴う平成 24 年 3 月期における連結業績への影響は軽微であります。

以 上